

主催：（日本側）岩手大学分子接合技術研究センター
（台湾側）三建産業情報社（SUMKEN）（台湾日本交流事業）

共催：i-SB事業化プラットフォーム

（運営主体：岩手大学、岩手県、岩手県工業技術センター、いわて産業振興センター）

後援：INSポリマー研究会、東北ポリマー懇話会

半導体基板に関するセミナー

日本台湾半導体交流セミナー(第2回)

日本企業と台湾企業の交流を目的とする、半導体基板に関するセミナーです

2024

14:00-18:10 (JST)

8/28 (Wed) オンライン (逐次通訳つき)

< 14:00-16:00 (講演60分と逐次通訳60分) >

1) 半導体サプライチェーンにおいて鍵となる力～第三者認証試験～

宜特科技 (IST) 故障解析エンジニアリング部門 ディレクター 沈 士雄 (Shih Hsiung Shen)

< 16:10-18:10 (講演60分と逐次通訳60分) >

2) 先端半導体パッケージに向けたレゾナックの取り組み

株式会社レゾナック エレクトロニクス事業本部 パッケージングソリューションセンター
技術開発グループ 先端ロジックチームリーダー 小野関 仁 (Hitoshi Onozeki)

参加費：2,000円 (消費税込・資料付き)

事前申込制・申込期限

8/19 (Mon)



下記URLまたはQRコードを読み込んでお申し込み下さい。

<https://i-sb.coord.iwate-u.ac.jp/news/post-63/>

- お申込後3営業日以内に、事務局からメールで参加費の振込先（銀行口座）情報をお送りします。メールに記載の期限までに、参加費のお振り込みをお願いします。
- 参加者には、8/20以降（申込期限以降）、ミーティングリンクをお送りします。

岩手大学分子接合技術研究センターは、i-SB事業化プラットフォーム運営主体の中核組織として、分子接合技術（i-SB法®）と樹脂精密設計技術のものづくり分野における幅広い普及と、それによるプロセスとプロダクトのイノベーション創出を目指す活動を展開しています。

問い合わせ先

岩手大学 分子接合技術研究センター事務局（岩手大学 研究・地域連携課）



isb-office@iwate-u.ac.jp



<https://www.iwate-u.ac.jp/academics/facility/mbt.html>